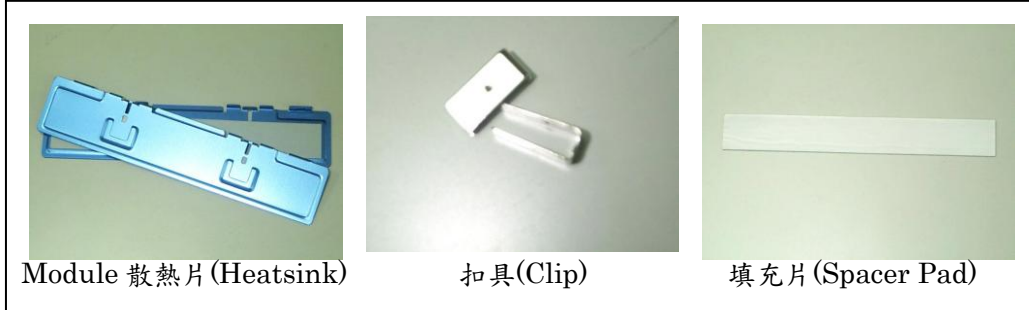


# Module Heatsink 組裝說明

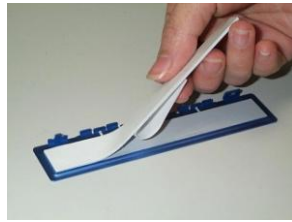
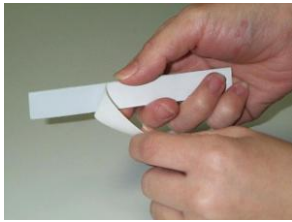
## Memory Module Single Side (單面晶片)



JET-8811

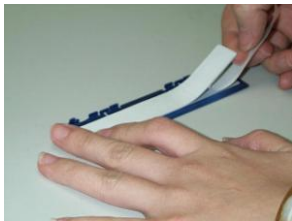
### Module Heatsink 組裝步驟：

Step1 :



先將填充片(Spacer Pad)其中一面撕開一角，對準 Module Heatsink(散熱片)。

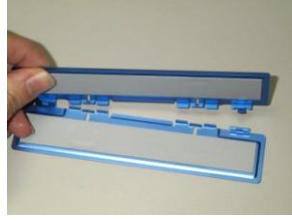
Step2 :



由左而右，邊撕邊貼。

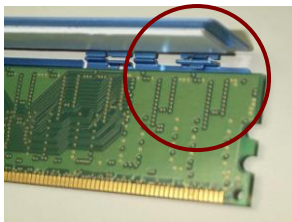
★注意：填充片(Spacer Pad)雙面皆具黏性，請勿撕開另一面之膠片。

Step3 :



將 Module Heatsink(散熱片)上方之卡鉤扣上。

Step4 :



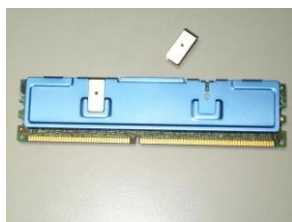
將 Module 放入 Heatsink(散熱片)中,並蓋上。

★注意：有貼填充片(Spacer Pad)的那面與 Module 無晶片的那一面相對應。



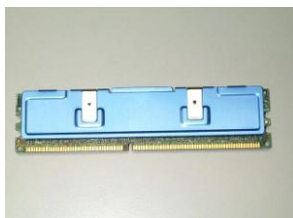
嘉捷實業股份有限公司  
JU-JET ELECTRONICS CO., LTD.  
台北縣汐止市大同路三段 204 號 4F-1

Step5 :



分別於 Module Heatsink(散熱片)上方扣上扣具(Clip)

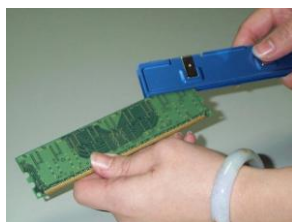
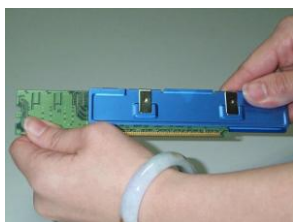
Step6 :



即完成 Module Heatsink(散熱片)之組裝。

### Module Heatsink 拆卸步驟 :

Step1 :



一手按住 Module 下緣，另一手將 Module Heatsink(散熱片)向後拉或向外拉，即可將 Module 由 Heatsink(散熱片)中抽出。

Step2 :



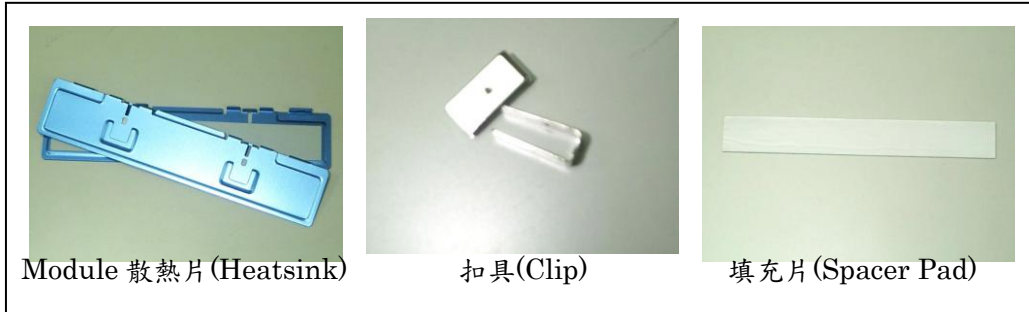
分別將 Module Heatsink(散熱片)上方之扣具(Clip)取下，即完成拆卸步驟。



嘉捷實業股份有限公司  
JU-JET ELECTRONICS CO., LTD.  
台北縣汐止市大同路三段 204 號 4F-1

# Module Heatsink 組裝說明

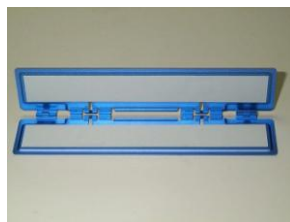
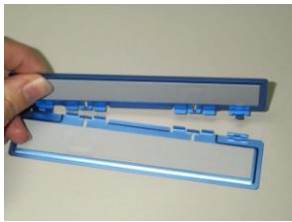
## Memory Module Double Side (雙面晶片)



JET-8811

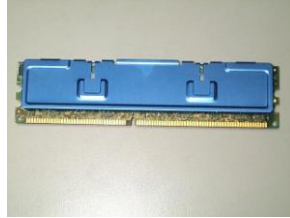
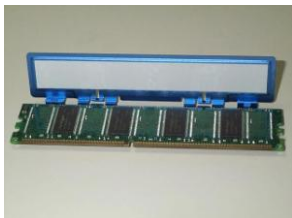
### Module Heatsink 組裝步驟：

Step1 :



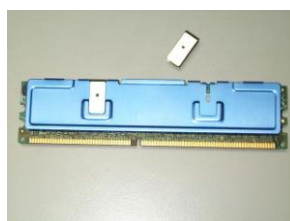
將 Module Heatsink(散熱片)上方之卡鉤扣上。

Step2 :



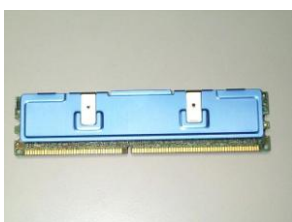
將 Module 放入 Heatsink(散熱片)中,並蓋上。

Step3 :



分別於 Module Heatsink(散熱片)上方扣上扣具(Clip)

Step4 :



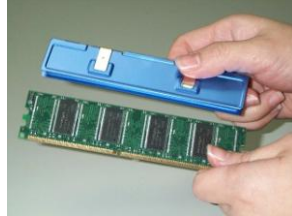
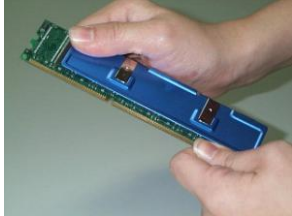
即完成於 Module Heatsink(散熱片)之組裝。



嘉捷實業股份有限公司  
JU-JET ELECTRONICS CO., LTD.  
台北縣汐止市大同路三段 204 號 4F-1

## Module Heatsink 拆卸步驟：

Step1 :



一手按住 Module 下緣，另一手將 Module Heatsink(散熱片)向後拉或向外拉，即可將 Module 由 Heatsink(散熱片)中抽出。

Step2 :



分別將 Module Heatsink(散熱片)上方之扣具(Clip)取下，即完成拆卸步驟。

## Contact Information:

**JU-JET Electronics Co., Ltd.**

TEL : 886-2-8647-2998

FAX : 886-2-8647-2997

E-mail : [jujet@eztest.com.tw](mailto:jujet@eztest.com.tw)



**嘉捷實業股份有限公司**  
JU-JET ELECTRONICS CO., LTD.  
台北縣汐止市大同路三段 204 號 4F-1